

SN74AC08-EP クワッド 2 入力正論理 AND ゲート

1 特長

- 管理されたベースライン
 - 1つのアセンブリ/テスト拠点と1つの製造拠点
- 拡張温度範囲: -55°C~125°C
- 強化された DMS (Diminishing Manufacturing Sources) のサポート
- 早期製品変更通知 (PCN)
- 認定系譜 †
- 2V~6V の V_{CC} で動作
- 6V までの入力許容電圧
- 最大 t_{pd} 7.5ns (5V 時)

1

2 概要

SN74AC08 はクワッド 2 入力正論理 AND ゲートです。デバイスは、ブール関数 $Y = A \cdot B$ つまり、 $Y = \overline{A + B}$ を正論理で実行します。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ ¹	パッケージ・サイズ ²
SN74AC08-EP	D (SOIC, 14)	8.65mm × 3.91mm

- 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
- パッケージ・サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。

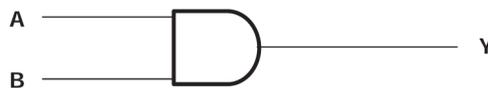


図 2-1. 各ゲートの論理図 (正論理)

¹ † JEDEC および業界標準に従った部品認定により、拡張温度範囲にわたって高信頼性の動作を保証します。これには、HAST (Highly Accelerated Stress Test) またはバイアス付き 85/85、温度サイクル、高圧またはバイアスなし HAST、電気移動法、結合部金属間化合物の寿命、複合金型の寿命が含まれますが、これらに限定されません。これらの認定テストは、この部品を規定の性能および環境の制限外で使用することを正当化すると見なされるものではありません。



Table of Contents

1 特長	1	6 Parameter Measurement Information	6
2 概要	1	7 Detailed Description	7
3 Revision History	2	7.1 Functional Block Diagram.....	7
4 Pin Configuration and Functions	3	7.2 Device Functional Modes.....	7
5 Specifications	4	8 Device and Documentation Support	8
5.1 Absolute Maximum Ratings.....	4	8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	8
5.2 Recommended Operating Conditions.....	4	8.2 サポート・リソース.....	8
5.3 Thermal Information.....	4	8.3 Trademarks.....	8
5.4 Electrical Characteristics.....	5	8.4 静電気放電に関する注意事項.....	8
5.5 Switching Characteristics, $V_{CC} = 3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$	5	8.5 用語集.....	8
5.6 Switching Characteristics, $V_{CC} = 5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$	5	9 Mechanical, Packaging, and Orderable Information	9
5.7 Operating Characteristics.....	5		

3 Revision History

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision * (September 2003) to Revision A (June 2023)	Page
• 「パッケージ情報」表、「ピン機能」表、「熱に関する情報」表、「デバイスの機能モード」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加	1

4 Pin Configuration and Functions

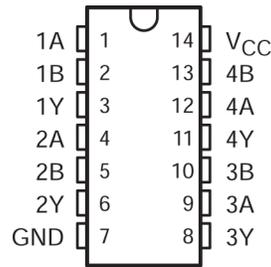


图 4-1. D Package (Top View)

表 4-1. Pin Functions

PIN		TYPE	DESCRIPTION
NAME	NO.		
1A	1	Input	Channel 1, Input A
1B	2	Input	Channel 1, Input B
1Y	3	Output	Channel 1, Output Y
2A	4	Input	Channel 2, Input A
2B	5	Input	Channel 2, Input B
2Y	6	Output	Channel 2, Output Y
GND	7	—	Ground
3Y	8	Output	Channel 3, Output Y
3A	9	Input	Channel 3, Input A
3B	10	Input	Channel 3, Input B
4Y	11	Output	Channel 4, Output Y
4A	12	Input	Channel 4, Input A
4B	13	Input	Channel 4, Input B
V _{CC}	14	—	Positive Supply

5 Specifications

5.1 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)⁽¹⁾

		MIN	MAX	UNIT
V _{CC}	Supply voltage range	-0.5	7	V
V _I ¹	Input voltage range	-0.5	V _{CC} + 0.5	V
V _O ¹	Output voltage range	-0.5	V _{CC} + 0.5	V
I _{IK}	Input clamp current	(V _I < 0 or V _I > V _{CC})		±20 mA
I _{OK}	Output clamp current	(V _O < 0 or V _O > V _{CC})		±20 mA
I _O	Continuous output current	(V _O = 0 to V _{CC})		±50 mA
	Continuous current through V _{CC} or GND			±200 mA
T _{stg}	Storage temperature range	-65	150	°C

- (1) Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
- (2) The input and output voltage ratings may be exceeded if the input and output current ratings are observed.

5.2 Recommended Operating Conditions

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)¹

		MIN	MAX	UNIT
V _{CC}	Supply voltage	2	6	V
V _{IH}	High-level input voltage	V _{CC} = 3 V	2.1	V
		V _{CC} = 4.5 V	3.15	
		V _{CC} = 5.5 V	3.85	
V _{IL}	Low-level input voltage	V _{CC} = 3 V	0.9	V
		V _{CC} = 4.5 V	1.35	
		V _{CC} = 5.5 V	1.65	
V _I	Input voltage	0	V _{CC}	V
V _O	Output voltage	0	V _{CC}	V
I _{OH}	High-level output current	V _{CC} = 3 V	-12	mA
		V _{CC} = 4.5 V	-24	
		V _{CC} = 5.5 V	-24	
I _{OL}	Low-level output current	V _{CC} = 3 V	12	mA
		V _{CC} = 4.5 V	24	
		V _{CC} = 5.5 V	24	
Δt/Δv	Input transition rise or fall rate		8	ns/V
T _A	Operating free-air temperature	-55	125	°C

- (1) All unused inputs of the device must be held at V_{CC} or GND for proper device operation. Refer to the TI application report, *Implications of Slow or Floating CMOS Inputs*, literature number SCBA004.

5.3 Thermal Information

THERMAL METRIC ⁽¹⁾	SN74AC08-EP		UNIT
	D (SOIC)		
	14 PINS		
R _{θJA}	Junction-to-ambient thermal resistance		86 °C/W

- (1) For more information about traditional and new thermal metrics, see the [IC Package Thermal Metrics](#)

5.4 Electrical Characteristics

over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	V _{CC}	T _A = 25°C			MIN	MAX	UNIT
			MIN	TYP	MAX			
V _{OH}	I _{OH} = -50 μA	3 V	2.9			2.9		V
		4.5 V	4.4			4.4		
		5.5 V	5.4			5.4		
	I _{OH} = -12 mA	3 V	2.56			2.4		
		4.5 V	3.86			3.7		
		5.5 V	4.86			4.7		
V _{OL}	I _{OL} = 50 μA	3 V	0.002		0.1		V	
		4.5 V	0.001		0.1			
		5.5 V	0.001		0.1			
	I _{OL} = 12 mA	3 V			0.36			
		4.5 V			0.36			
		5.5 V			0.36			
I _I	A or B ports	V _I = V _{CC} or GND	5.5 V			±0.1		μA
			5.5 V			2		40
I _{CC}	V _I = V _{CC} or GND, I _O = 0	5.5 V						μA
C _i	V _I = V _{CC} or GND	5 V	4.5					pF

5.5 Switching Characteristics, V_{CC} = 3.3 V ± 0.3 V

over recommended operating free-air temperature range, V_{CC} = 3.3 V ± 0.3 V (unless otherwise noted) (see [Load Circuit and Voltage Waveforms](#))

PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	T _A = 25°C			MIN	MAX	UNIT
			MIN	TYP	MAX			
t _{PLH}	A or B	Y	1.5	7.5	9.5	1	12.5	ns
t _{PHL}			1.5	7	8.5	1	11.5	

5.6 Switching Characteristics, V_{CC} = 5 V ± 0.5 V

over recommended operating free-air temperature range, V_{CC} = 5 V ± 0.5 V (unless otherwise noted) (see [Load Circuit and Voltage Waveforms](#))

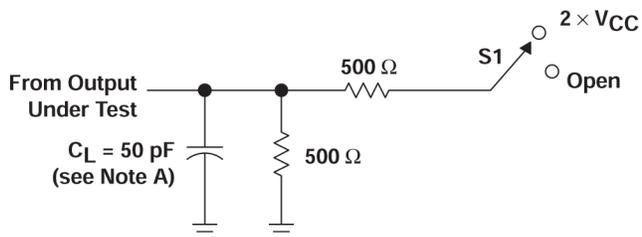
PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	T _A = 25°C			MIN	MAX	UNIT
			MIN	TYP	MAX			
t _{PLH}	A or B	Y	1.5	5.5	7.5	1	9	ns
t _{PHL}			1.5	5.5	7	1	8.5	

5.7 Operating Characteristics

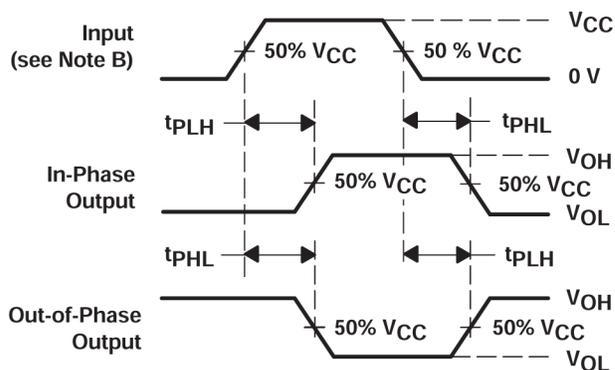
V_{CC} = 5 V, T_A = 25°C

PARAMETER	TEST CONDITIONS	TYP	UNIT
C _{pd} Power dissipation capacitance	C _L = 50 pF, f = 1 MHz	20	pF

6 Parameter Measurement Information



LOAD CIRCUIT



VOLTAGE WAVEFORMS

- A. C_L includes probe and jig capacitance.
- B. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: $PRR \leq 1$ MHz, $Z_O = 50 \Omega$, $t_r \leq 2.5$ ns, $t_f \leq 2.5$ ns.
- C. The outputs are measured one at a time with one input transition per measurement.

6-1. Load Circuit and Voltage Waveforms

TEST	S1
t_{PLH}/t_{PHL}	Open

7 Detailed Description

7.1 Functional Block Diagram



图 7-1. Logic Diagram, Each Gate (Positive Logic)

7.2 Device Functional Modes

表 7-1. Function Table (Each Gate)

INPUTS		OUTPUT Y
A	B	
H	H	H
L	X	L
X	L	L

8 Device and Documentation Support

TI offers an extensive line of development tools. Tools and software to evaluate the performance of the device, generate code, and develop solutions are listed below.

8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[更新の通知を受け取る] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

8.2 サポート・リソース

[TI E2E™ サポート・フォーラム](#) は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、該当する貢献者により、現状のまま提供されるものです。これらは TI の仕様を構成するものではなく、必ずしも TI の見解を反映したものではありません。TI の [使用条件](#) を参照してください。

8.3 Trademarks

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

8.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

8.5 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#)

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

9 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
SN74AC08MDREP	Obsolete	Production	SOIC (D) 14	-	-	Call TI	Call TI	-55 to 125	SAC08MEP

(1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74AC08-EP :

- Catalog : [SN74AC08](#)
- Automotive : [SN74AC08-Q1](#)

- Military : [SN54AC08](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product
- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects
- Military - QML certified for Military and Defense Applications

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月